

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

12JUN2012

© COPYRIGHT 2012

BY Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

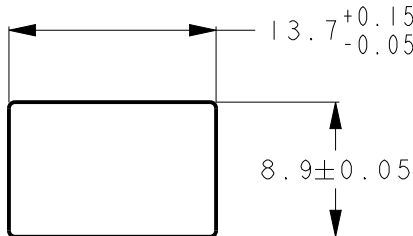
LOC
J

DIST
-

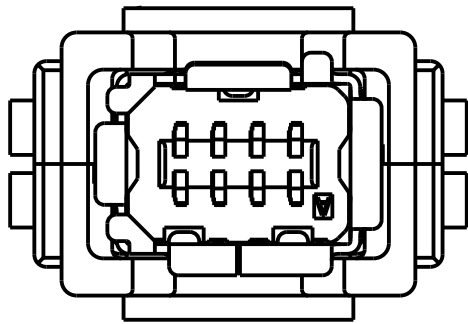
REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED	06DEC2013	T.S	N.Y
	B	ADD ITEM	18NOV2014	T.S	N.Y

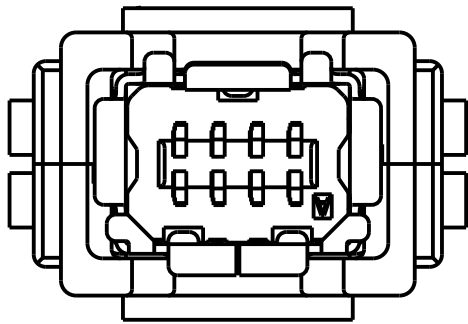
1. -1 : TYPE I , INSULATION DIAMETER 1.05-1.15mm
1- -1 : TYPE II, INSULATION DIAMETER 1.05-1.15mm
-2 : TYPE I , INSULATION DIAMETER 0.93-1.05mm
1- -2 : TYPE II, INSULATION DIAMETER 0.93-1.05mm
-3 : TYPE I , INSULATION DIAMETER 0.93-1.05mm IPC, 1.05-1.15mm IPC
-4 : TYPE I , INSULATION DIAMETER 1.1-1.2mm



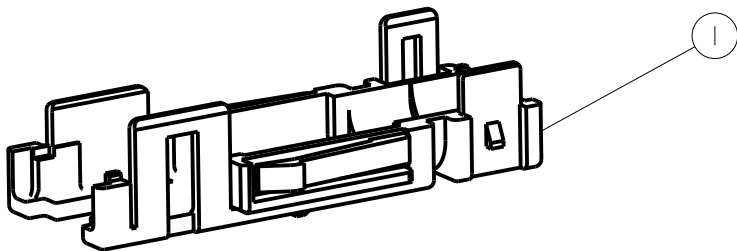
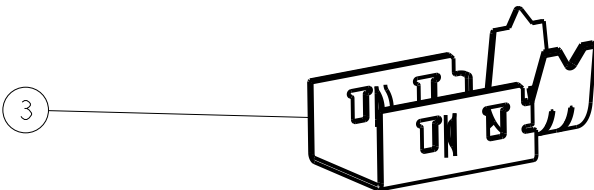
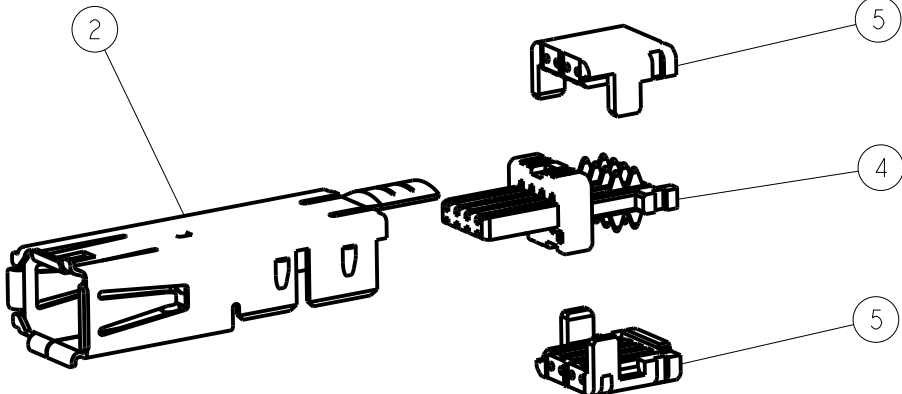
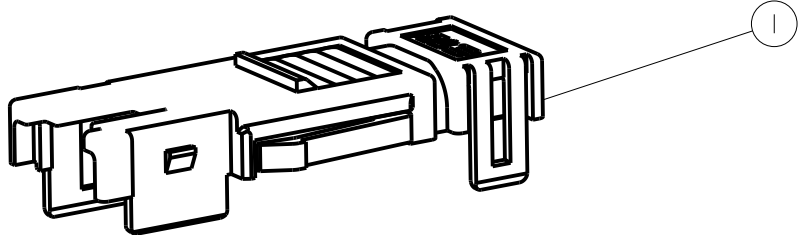
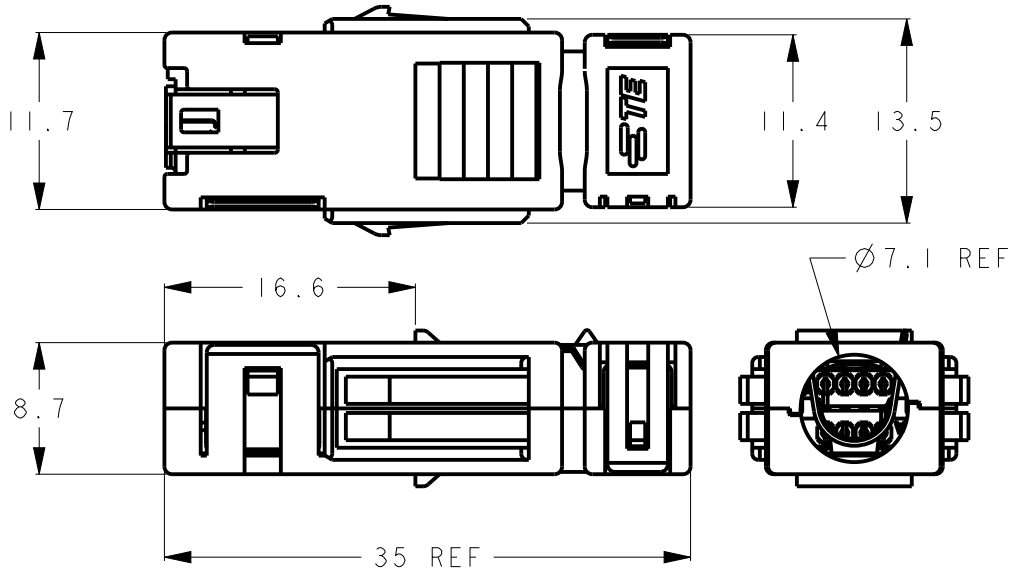
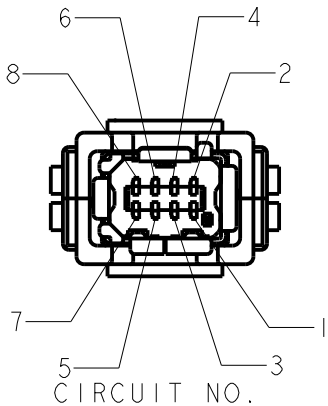
REFERENCE PANEL SIZE
±1.5±0.15



MATING SHAPE : TYPE I
2201864-1/-2-3
SCALE 4:1



MATING SHAPE : TYPE II
1-2201864-1/-2
SCALE 4:1



2	-	-	-	-	-	THERMO PLASTIC	CABLE HSG Ø1.1-1.2 COLOR : GREEN	5
-	1	2	2	-	-		CABLE HSG Ø0.93-1.05 COLOR : RED	
-	1	-	-	2	2		CABLE HSG Ø1.05-1.15 COLOR : BLUE	
1	1	1	1	1	1	HSG MATERIAL:THERMO PLASTIC CONTACT MATERIAL:COPPER ALLOY FINISH:NI PLATING ALL OVER CONTACT AREA Au PLATING TERMINATION AREA Au PLATING	REC SUB ASSY	4
1	1	1	1	1	1	MATERIAL:COPPER ALLOY FINISH:NICKEL PLATING	BOTTOM SHELL	3
-	-	1	-	1	-	MATERIAL:COPPER ALLOY FINISH:NICKEL PLATING	REC TOP SHELL TYPE II	2
1	1	-	1	-	1	MATERIAL:COPPER ALLOY FINISH:NICKEL PLATING	REC TOP SHELL TYPE I	
2	2	2	2	2	2	THERMO PLASTIC	REC COVER HSG	1
-4	-3	1-	-2	-2	1-	-1	PART NAME	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	±0.5
Ø	PLC ±
1 PLC	±0.5
2 PLC	±0.13
3 PLC	±0.013
4 PLC	±0.0001
ANGLES	±
MATERIAL	FINISH

DWN	06DEC2013
T. SHIMOYASU	
CHK	06DEC2013
M. HARASAWA	
APVD	06DEC2013
N. YAMASAKI	
PRODUCT SPEC	108-78955
APPLICATION SPEC	114-5506
WEIGHT	-



TE Connectivity

NAME INDUSTRIAL MINI I/O PIERCING REC CONNECTOR KIT			
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A3	00779	C-2201864	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET OF REV
		2.1	1 OF 1 B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9